

Schottky Diode

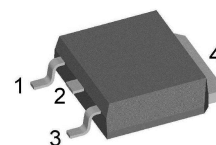
$$\begin{aligned} V_{RRM} &= 45\text{ V} \\ I_{FAV} &= 6\text{ A} \\ V_F &= 0.5\text{ V} \end{aligned}$$

High Performance Schottky Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Single Diode

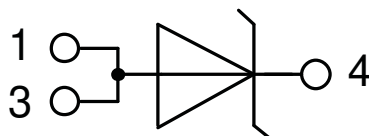
Part number

DSS6-0045AS

Marking on Product: 6Y045AS



Backside: cathode



Features / Advantages:

- Very low V_f
- Extremely low switching losses
- Low I_{rm} values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

Package: TO-252 (DPak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Disclaimer Notice

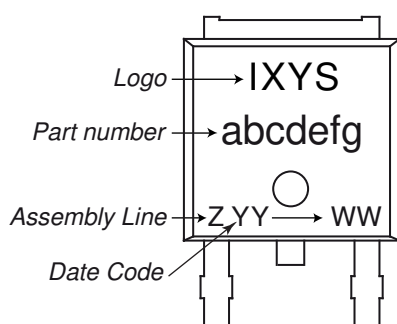
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Schottky				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				45	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				45	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 45\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			250	μA
		$V_R = 45\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			2.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 6\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			0.63	V
		$I_F = 12\text{ A}$				0.71	V
		$I_F = 6\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.50	V
		$I_F = 12\text{ A}$				0.59	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 165^{\circ}\text{C}$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			6	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$		0.35	V
r_F	slope resistance					13.9	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					3	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.50		K/W
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$				50	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			120	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 5\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		497		pF

Package TO-252 (DPak)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal ¹⁾			20	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				0.3		g
F_c	mounting force with clip		20		60	N

¹⁾ I_{RMS} is typically limited by the pin-to-chip resistance (1); or by the current capability of the chip (2). In case of (1) and a product with multiple pins for one chip-potential, the current capability can be increased by connecting the pins as one contact.

Product Marking

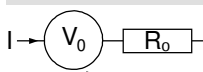


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSS6-0045AS-TRL	6Y045AS	Tape & Reel	2500	497878
Alternative	DSS6-0045AS-TUB	6Y045AS	Tube	70	525014

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 175\text{ °C}$



Schottky

$V_{0\text{ max}}$ threshold voltage 0.35

V

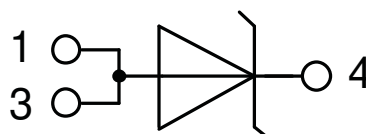
$R_{0\text{ max}}$ slope resistance * 10.7

mΩ

[illegible]

Dim.	Millimeters		Inches	
	min	max	min	max
A	2.20	2.40	0.087	0.094
A1	2.10	2.50	0.083	0.098
b	0.66	0.86	0.026	0.034
b2	-	0.96	-	0.038
b3	5.04	5.64	0.198	0.222
b4	4.34	BSC	0.171	BSC
b5	0.50	BSC	0.020	BSC
c	0.40	0.86	0.016	0.034
D	5.90	6.30	0.232	0.248
E	6.40	6.80	0.252	0.268
e	2.10	2.50	0.083	0.098
H	9.20	10.10	0.362	0.398
L	0.55	1.28	0.022	0.050
L1	2.50	2.90	0.098	0.114
L2	0.40	0.60	0.016	0.024
L3	0.50	0.90	0.020	0.035
L4	0.60	1.00	0.024	0.039
L5	0.82	1.22	0.032	0.048
L6	0.79	0.99	0.031	0.039
L7	0.81	1.01	0.032	0.040
L8	0.40	0.80	0.016	0.031
L9	1.50	BSC	0.059	BSC
Ø P	1.00	BSC	0.039	BSC

Recommended
min. foot print



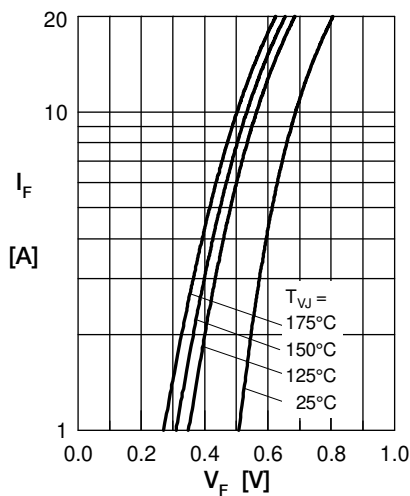
Schottky


Fig. 1 Max. forward voltage drop characteristics

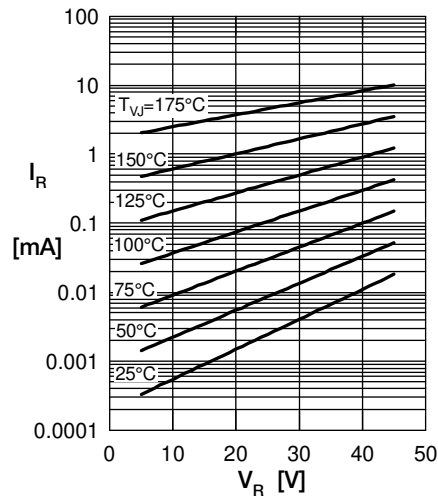


Fig. 2 Typ. reverse current I_R vs. reverse voltage V_R

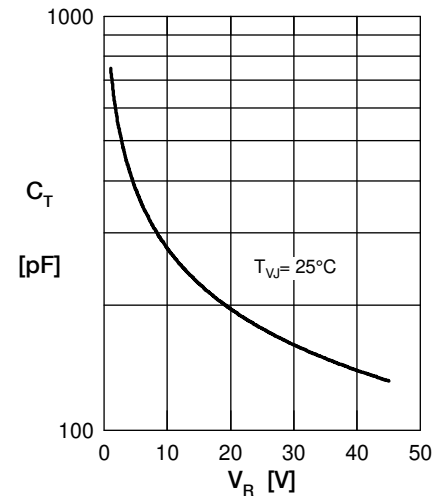


Fig. 3 Typ. junction capacitance C_T vs. reverse voltage V_R

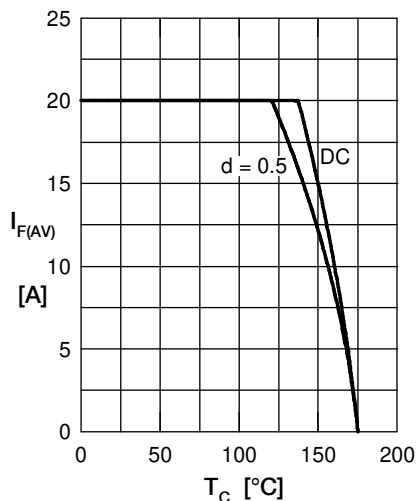


Fig. 4 Average forward current $I_{F(AV)}$ vs. case temp. T_C

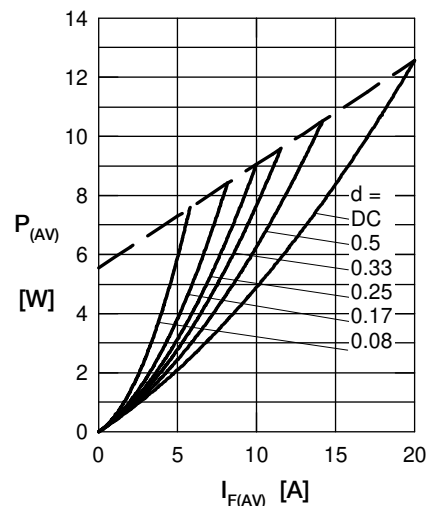


Fig. 5 Forward power loss characteristics

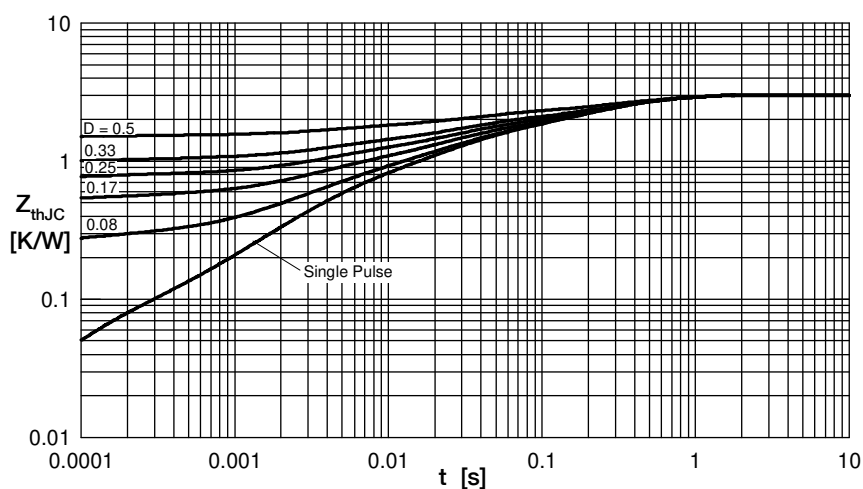


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case at various duty cycles

Note: All curves are per diode



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331